World Invention Intellectual Property Associations

# 2023 第 10 屆日本真夏設計創意暨發明展

# JDIE

# 邀請函

2023 第 10 屆日本真夏設計創意暨發明展由株式会社知財コーポレーション及世界發明智慧財產聯盟總會共同籌劃主辦，將於 7 月 6 日至 7 月 8 日在東京著名的 Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake 會議展覽中心舉行為期 3 天的展覽、交流及頒獎儀式。

日本的創意及設計引領風騷，在亞洲極具指標，其發明更是處處蘊藏巧思，令人驚豔。日本設計與發明一直被大眾奉為圭臬，並且擁有強烈的文化特色，許多視覺會讓人不禁說出「日本風格」這樣的感受。

日本真夏設計創意暨發明展，跳脫制式的展覽框架，主辦單位創造一個「無限制」讓您盡情發揮的舞台，參展者可以用任何方式展現你的作品。參展的項目除了設計及發明、科技之外，並囊括繪畫、藝術、創意表演等。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請台灣發明家參與此盛會，讓台灣的發明創意在全世界發光發亮。

世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

# 2023 第 10 屆日本真夏設計創意暨發明展

# JDIE

**主辦單位：**株式会社知財コーポレーション、WIIPA

**展覽日期：**2023年7月6日~7月8日

**展覽地點：**Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake會議展覽中心

**參展費用：**45,000/件，包含10位發明人報名費、展位費、桌椅、評比費。

**選購品項：**3,000 元/件，海報設計及印刷。

**託展費用：**10,000 元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

**參展效益：**參展增加商品曝光度及個人閱歷，更是升學就業的加分利器。展後協會安排縣市政府接見及頒發獎狀。

**報名資訊：**台灣發明商品促進協會（TIPPA）
報名日期：2023年5月31日截止
繳費日期：2023年6月7日截止，逾期取消參賽資格
協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F（添盛大樓）
連絡電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw
網　　址：www.tippa.org.tw

**匯款帳號：**戶名：台灣發明商品促進協會
銀行：元大銀行 營業部
帳號：00108253826215

# 有明花園會展中心簡介

有明花園複合式建築群於 2020 年正式啟用，是東京灣的大型購物和娛樂中心，位於豐洲市場和台場之間，交通便利。這座建築群的面積約為東京巨蛋的 2.5 倍，是近年來東京建造的最大建築群之一。有明花園的啟用為有明地區注入了新的城市氣息，該地區以東京國際展示場、大型會議中心和其他一些體育和娛樂場所而聞名。

有明花園由五棟建築組成，包括購物中心、酒店、會展中心、水療中心和劇院，以及一個大型公園。最大的建築是購物中心，共有五層樓的購物和餐飲區，包括 200 多家商店以及 50 多家餐廳和咖啡廳。











